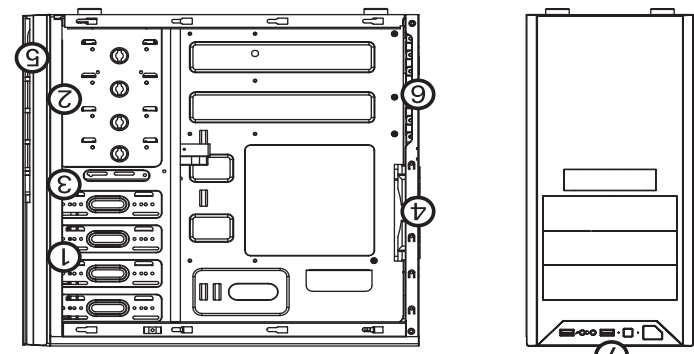
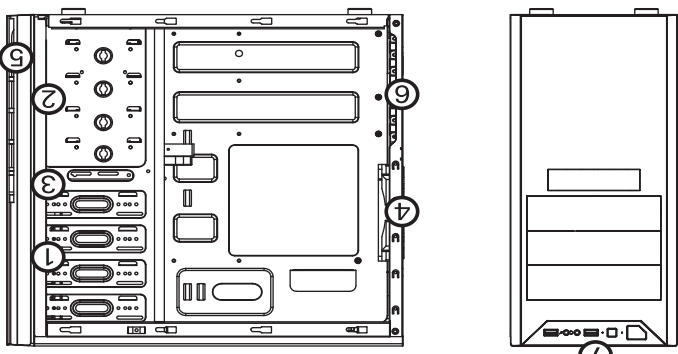




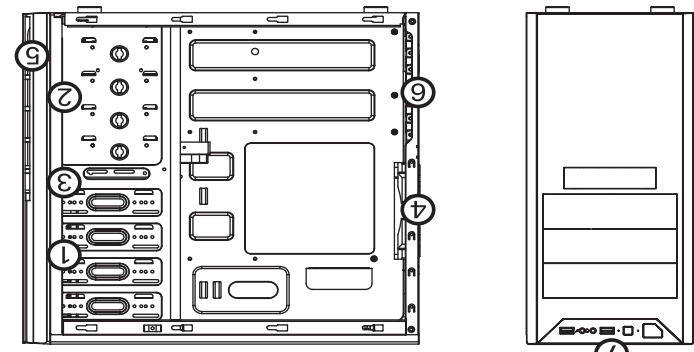
- 3 vani da 5,25" con accesso esterno
- 2, fino a 5 vani da 3,5" interni
- 1 vano da 3,5" con accesso esterno
- 1 ventola posteriore da 120 mm
- 5, 1 ventola frontale da 120 mm (opzionale)
- 6, 7 slot di espansione
- 7, Porte frontali: (USB 2.0, Audio In/Out)



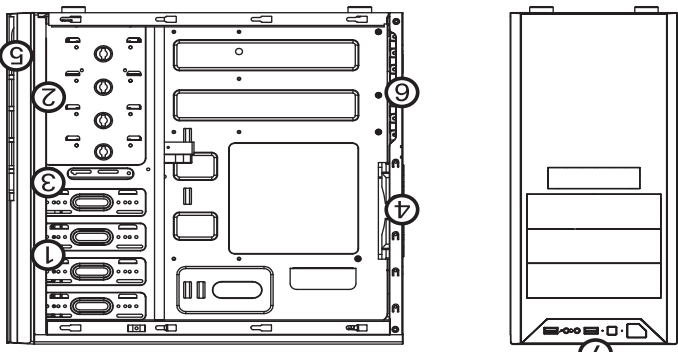
- 3 x Externe 5,25" Laufwerksschächte
- 2, bis zu 5 x interne 3,5" Laufwerke
- 2, 1 x Dedizierter, externer 3,5" Laufwerksschacht
- 4, 1 x Rückseitiger 120 mm Lüfter
- 5, 1 x Frontseitiger 120 mm Lüfter (optional)
- 6, Platz für 7 Erweiterungskarten
- 7, Frontanschlüsse: (USB 2.0, Audio Ein-/Ausgang)

Costruito con acciaio SGCC, il VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B è un case robusto pensato per il futuro. Además, el VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B reúne las condiciones Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 para la máxima durabilidad. También está equipado con dos puertos USB 2.0, Audio In / Out, nuevo bahías para unidades y siete ranuras de expansión.

Das VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B verwendet SGCC Stahl für lange Haltbarkeit und ist für verschiedene Erweiterungskarten zur Verfügung. Außerdem ist das VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B ein robustes Gehäuse, das die Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 Richtlinien konform ist und zusätzlich mit zwei USB 2.0 Anschlüssen, insgesamt sieben Laufwerksschächte und Platz für sieben Erweiterungskarten zur Verfügung.



- 3 x Bahías externas 5,25"
- 2, hasta 5 vani internas 3,5"
- 1 x Bahía externa de 3,5" (dedicada)
- 1 x Ventilador trasero de 120 mm
- 5, 1 x Ventilador delantero de 120 mm (opcional)
- 6, 7 slots d'expansion
- 7, Ports avant: (USB 2.0, Audio In/Out)



- 3 x externe 5,25" drive bays
- up to 5 x internal 3,5" drive bays
- 1 x external 3,5" drive bay (dedicated)
- 1 x 120 mm rear exhaust fan
- 5, 1 x 120 mm front fan (optional)
- 6, 7 expansion slots
- 7, Front Ports (USB 2.0, Audio In/Out)

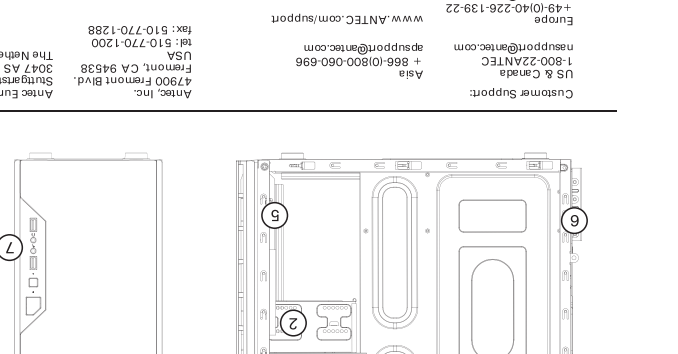
Construit avec de l'acier SGCC durable, le VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B est un boîtier robuste conçu pour le futur. Además, el VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B reúne las condiciones Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 y está equipado con dos puertos USB 2.0, Audio In / Out, nuevas bahías para unidades y siete ranuras de expansión.

Built with durable SGCC steel, the VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B is a tough case meant for the future. Außerdem ist das VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B ein robustes Gehäuse, das die Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 guidelines and is also equipped with two USB 2.0 ports, new drive bays, and seven expansion slots.



- 2 x Externe 5,25" 光碟機托架
- 2 x 內部 3,5" 硬碟托架
- 3, 1 x 外部 3,5" 硬碟托架
- 4, 1 x 92 mm 後方排氣風扇
- 5, 1 x 92 mm 前方排氣風扇 (選配)
- 6, 4 個擴充插槽
- 7, 前置連接埠: (USB 2.0, 音頻輸入/輸出)

Das VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B verwendet SGCC Stahl für lange Haltbarkeit. Des Weiteren ist das VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B mit den Intel® TAC 2.0 (Thermally Advanced Chassis) Richtlinien konform. Es verfügt an der Front über zwei USB 2.0 Anschlüsse sowie Audio Ein- und Ausgänge. Insgesamt stehen fünf Laufwerksschächte und Platz für vier Erweiterungskarten zur Verfügung.

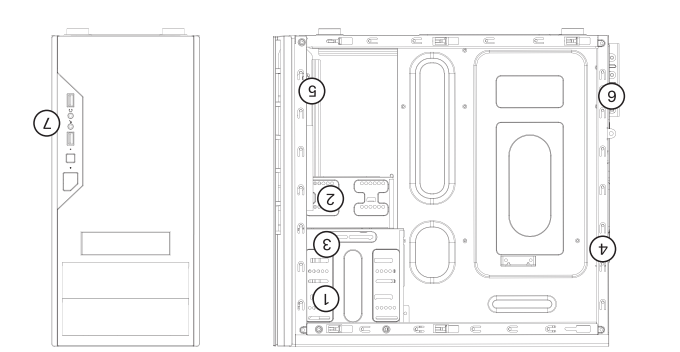


- 2 x 外部 5,25" 光碟機托架
- 2 x 內部 3,5" 硬碟托架
- 3, 1 x 外部 3,5" 硬碟托架
- 4, 1 x 92 mm 後方排氣風扇
- 5, 1 x 92 mm 前方排氣風扇 (選配)
- 6, 4 个扩充插槽
- 7, 前置接口: (USB 2.0, 音频输入/输出)

El VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B es construido con acero galvanizado, asegura su durabilidad para el futuro. Además, el VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B reúne las condiciones Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 y también está provisto con dos puertos USB 2.0, Audio In / Out, cinco bahías para unidades y cuatro ranuras de expansión.

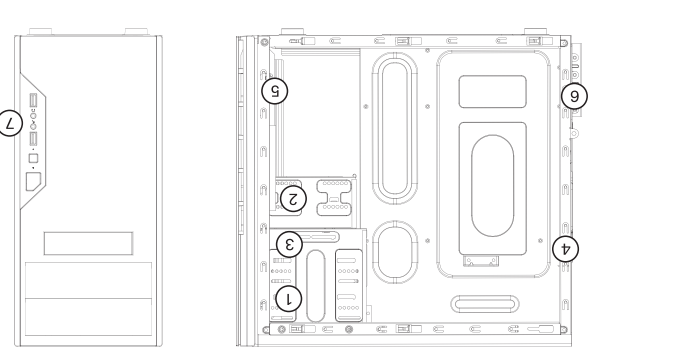
Construit avec de l'acier SGCC durable, le VSK-3000 / VSK-3000E / VSK-3000B est conçu pour le futur. Además, el VSK-3000 / VSK-3000E / VSK-3000B reúne las condiciones Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 y también está provisto con dos puertos USB 2.0, Audio In / Out, nuevo bahías para unidades y siete ranuras de expansión.

Construit avec de l'acier SGCC durable, le VSK-3000 / VSK-3000E / VSK-3000B est conçu pour le futur. Además, el VSK-3000 / VSK-3000E / VSK-3000B reúne las condiciones Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 y también está provisto con dos puertos USB 2.0, Audio In / Out, cinco bahías para unidades y cuatro ranuras de expansión.



- 2 x 外部 5,25" 光碟機托架
- 2 x 內部 3,5" 硬碟托架
- 3, 1 x 外部 3,5" 硬碟托架
- 4, 1 x 92 mm 後方排氣風扇
- 5, 1 x 92 mm 前方排氣風扇 (選配)
- 6, 4 個擴充插槽
- 7, 前置接口: (USB 2.0, 音頻輸入/輸出)

Das VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B verwendet SGCC Stahl für lange Haltbarkeit. Des Weiteren ist das VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B mit den Intel® TAC 2.0 (Thermally Advanced Chassis) Richtlinien konform. Es verfügt an der Front über zwei USB 2.0 Anschlüsse sowie Audio Ein- und Ausgänge. Insgesamt stehen fünf Laufwerksschächte und Platz für vier Erweiterungskarten zur Verfügung.



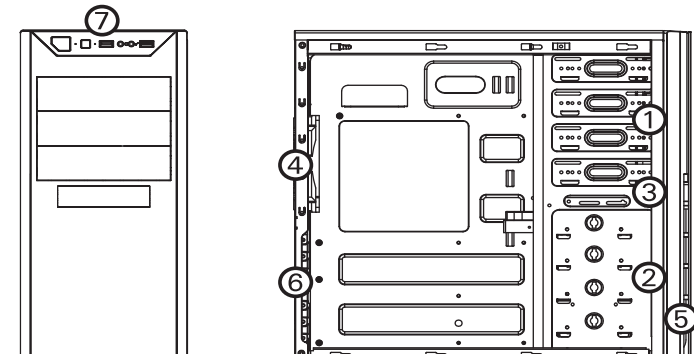
- 2 x Bahías externas 5,25"
- 2 x 內部 3,5" 硬碟托架
- 3, 1 x 外部 3,5" 硬碟托架
- 4, 1 x Ventilador trasero de 92 mm
- 5, 1 x Ventilador frontal de 92 mm (opcional)
- 6, 4 ranuras de expansión
- 7, Panel frontal: (USB 2.0, Audio In/Out)

El VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B es construido con acero galvanizado, asegura su durabilidad para el futuro. Además, el VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B reúne las condiciones Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 y también está provisto con dos puertos USB 2.0, Audio In / Out, cinco bahías para unidades y cuatro ranuras de expansión.



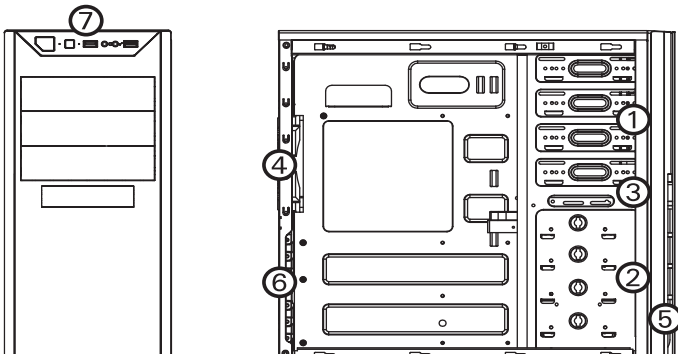
El VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B construido con acero galvanizado, afianza su durabilidad a futuro. Además, el VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B reúne las condiciones Intel® TAC (Thermally Advanced Chassis) 2.0, así como también está provisto con dos puertos USB 2.0, Audio In / Out, nuevo bahías para unidades y siete ranuras de expansión.

- 3 x Bahías externas 5,25"
- Hasta 5 x internas 3,5"
- 1 x Bahía externa de 3,5" (dedicada)
- 1 x Ventilador trasero de 120 mm
- 5, 1 x Ventilador delantero de 120 mm (opcional)
- 6, 7 slots de expansión
- 7, Panel frontal (USB 2.0, Audio In/Out)



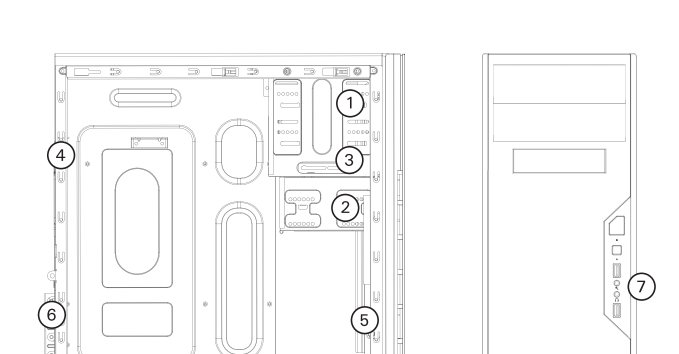
VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B is, SGCC 스틸을 이용하여,熱鬧にわたるシステムの構築にも対応できる耐久性を備えています。更にIntel TAC 2.0(Thermally Advanced Chassis)ガイドラインに準拠し、USB 2.0、9つのドライブベイ、7つの拡張スロットを搭載しています。

- 3 x 外部 5,25" ドライブベイ
- 最大5 x 内部 3,5" ドライブベイ
- 1 x 外部 3,5" ドライブベイ (専用)
- 1 x 120 mm リア排気ファン
- 5, 1 x 120 mm フロントファン(オプション)
- 7, フロントポート: (USB 2.0, オーディオイン/アウト)



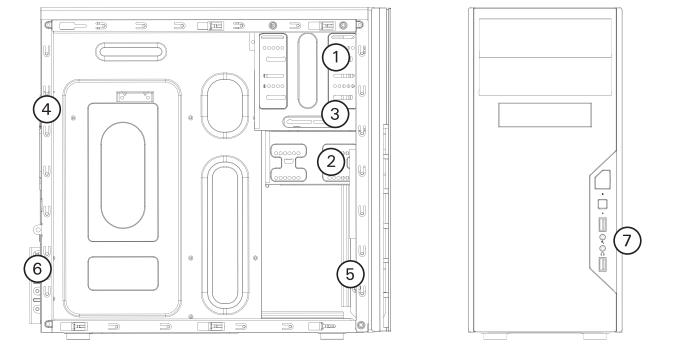
The VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B is built with SGCC steel which ensures durability for builds to come. Furthermore, the VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B meets Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 guidelines and is also equipped with two USB 2.0 ports, Audio In/Out, five drive bays and four expansion slots.

- 2 x External 5.25" drive bays
- 2 x Internal 3.5" drive bays
- 1 x External 3.5" drive bay
- 1 x 92 mm rear exhaust fan
- 5, 1 x 92 mm front intake fan (optional)
- 6, 4 expansion slots
- 7, Front Ports: (USB 2.0, Audio In/Out)



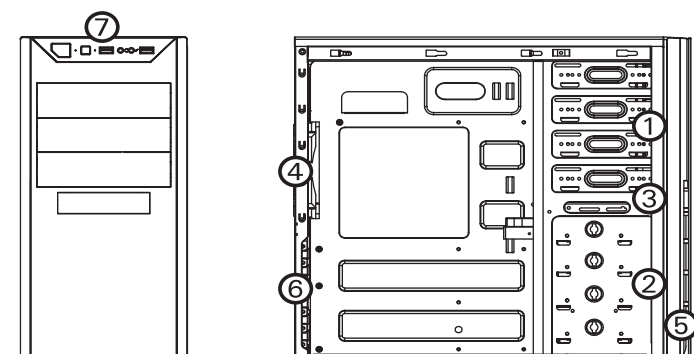
Le VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B est construit avec l'acier SGCC qui assure la durabilité pour toutes constructions venir. En outre, le VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B répond aux lignes directrices du Intel® Châssis thermique avantageux (Intel® Thermally Advanced Chassis - TAC) 2.0 et est également équipé de deux ports USB 2.0, Audio In / Out, cinq bahies de disques et quatre slots d'extension.

- 2 x 5,25" bahies internes
- 2 x 3,5" bahies internes
- 1 x 3,5" baie externe
- 1 x 92 mm ventilateur d'extraction arrière
- 5, 1 x 92 mm ventilateur d'admission avant (option)
- 6, 4 slots d'extension
- 7, Ports avant: (USB 2.0, Audio In/Out)



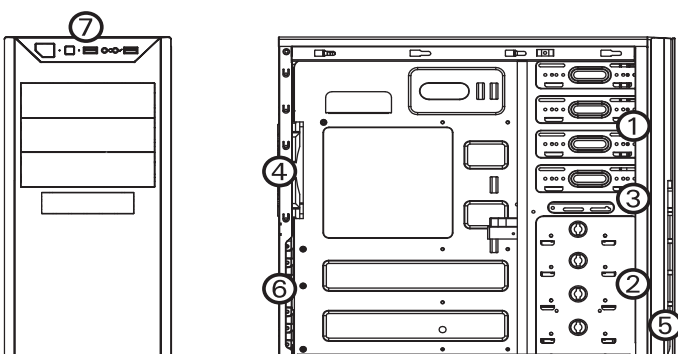
採用SGCC 鋼材打造而成，VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B 機殼是一款堅固耐用的高品質機殼。VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B 機殼符合Intel® 散熱優勢機殼(TAC) 2.0 規範，並配備兩個USB 2.0 連接埠、9個驅動器托架及7個擴充插槽。

- 3 x 外部 5,25" 光碟機托架
- 可高達5 x內部3,5" 硬碟托架
- 1 x外部3,5" 硬碟托架 (專用)
- 1 x 120 mm 後方排氣風扇
- 5, 1 x 120 mm 前方排氣風扇 (選配)
- 7個擴充插槽
- 7, 前置連接埠 (USB 2.0、音頻輸入/輸出)



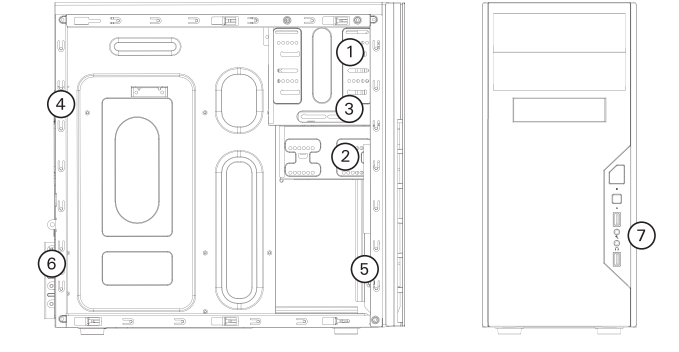
採用SGCC鋼材打造而成，VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B機殼是一款堅固耐用的高品質機殼。VSK-4000 / VSK-4000E / VSK-4000B機殼符合Intel®散熱優勢機殼(TAC) 2.0 規範，並配備兩個USB2.0端口、9個驅動器托架及7個擴充槽。

- 3 x外部5,25"光碟機托架
- 可高達5 x內部3,5"硬碟托架
- 1 x外部3,5" 硬碟托架 (專用)
- 1 x 120 mm 後方排氣風扇
- 5, 1 x 120 mm 前方排氣風扇 (選配)
- 7個擴充插槽
- 7, 前置接口 (USB 2.0、音頻輸入/輸出)



Das VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B verwendet SGCC Stahl für lange Haltbarkeit. Des Weiteren ist das VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B mit den Intel® TAC 2.0 (Thermally Advanced Chassis) Richtlinien konform. Es verfügt an der Front über zwei USB 2.0 Anschlüsse sowie Audio Ein- und Ausgänge. Insgesamt stehen fünf Laufwerksschächte und Platz für vier Erweiterungskarten zur Verfügung.

- 2 x Externe 5,25" Laufwerksschächte
- 2 x Interne 3,5" Laufwerksschächte
- 1 x Externer 3,5" Laufwerksschacht
- 1 x Rückseitiger 92 mm Lüfter
- 5, 1 x Frontseitiger 92 mm Lüfter (optional)
- 6, Platz für 4 Erweiterungskarten
- 7, Frontanschlüsse: (USB 2.0, Audio Ein-/Ausgang)



Il VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B è costruito con acciaio SGCC che assicura solidità e durata nel tempo. Inoltre il VSK-3000/VSK-3000E/VSK-3000B è conforme alla specifiche Intel® Thermally Advanced Chassis (TAC) 2.0 per la dissipazione del calore e dispone di due porte USB 2.0, Audio In/Out, 5 vani per unità ottiche e HDD e 4 slot di espansione.

- 2 vani da 5,25" con accesso esterno
- 2 vani da 3,5" interni
- 1 vano da 3,5" con accesso esterno
- 1 ventola posteriore da 92 mm
- 5, 1 ventola da 92 mm frontale (opzionale)
- 6, 4 slot di espansione
- 7, Porte frontali: (USB 2.0, Audio In/Out)

